ダイヤモンド pin ダイオード型電子源の 活性層品質に関する光学特性からの評価 A study on luminescence of pin diode-type diamond electron emitters to evaluate the quality of the active layer

電気電子情報通信工学専攻 横田 貴恒 20N5100046H Takahisa YOKOTA

1. 研究の背景と目的

ダイヤモンドは負性電子親和力(Negative Electron Affinity: NEA)というユニークな性質を持っている。ダイ ヤモンドの表面を水素で覆うと NEA が発現し、Fig. 1の ようにダイヤモンド内部の自由電子のエネルギーが外部 の真空よりも高くなり、障壁なしで放出される。

この NEA という性質を利用して、ダイヤモンド pin ダ イオードからの電子放出が観測されている [1]。pin 接合 ダイオードは n 層から i 層に電子が、p 層から i 層に正孔 が熱平衡状態での密度よりも十分多量に注入されること で、電子放出が生じると考えられている i 層に電子を連 続的に供給できるため、高効率な電子放出が実現できる。

過去の研究より、高濃度の p 型基板と低濃度の p 型基 板上に作製した pin ダイオードの電子放出効率は 300 倍 も異なるということが知られていた[2]。本研究の先行研 究ではそこに着目し、電子放出に影響を与える要因を明 らかにすることを目的に、高濃度の p 型基板と低濃度の p 型基板上に作製した pin ダイオードの電気特性、電子放 出特性、さらにカソードルミネッセンス(CL) やフォト ルミネッセンス(PL)、エレクトロルミネッセンス(EL) を用いた光学特性の評価が行われた。

過去の報告の通りに電子放出効率が 2~3 桁異なる高濃 度の p 型基板と低濃度の p 型基板を PL 測定したところ Fig.2 のような像が得られた。欠陥発光点を示す白点の密 度が大きく異なった。このことから、基板のドープ濃度 が上に積層されている i 層の結晶品質に影響を与えてい ると考えられた。



Fig.1 負性電子親和力



低濃度p型基板ダイオード(L1)



高濃度p型基板ダイオード(H1) Fig. 2 PL 像

先行研究の結果より、低濃度 p 型基板を用いて pin ダ イオードを作製すると結晶品質が良く電子放出効率が良 いことが分かった。しかし低濃度 p 型基板ダイオードは、 抵抗が高く大電流を流せないという課題がある。 pin ダ イオード型電子源の実用化を考えたときには大きな電流 が流せる方が好ましく、大電流が流せてかつ電子放出効 率の良いデバイスの作製が課題となっている。

そこで本研究では先行研究の結果を踏まえ、p++基 板を用いたダイオードの新規構造の pin ダイオードを作 成し、そのダイオードの結晶品質の評価を光学特性から 評価した。

2. ダイヤモンド pin ダイオードの作製

Fig. 3 に本研究で作製した pin ダイオード B0, B1 の断 面図を示す。先行研究の p 型基板が低濃度の方が、上に 積まれた i 層中の欠陥が少なく品質が良いという結果を 踏まえて、p⁺基板の上に低濃度の p 層を積層し、その上 に i 層を成膜することで、結晶品質が良く、かつ抵抗の 小さいダイオードが作れるのではないかというアイデア のもと、Fig.3 (b)の構造のダイオード B1 を作製した。ま た、比較対象として従来の構造の pin ダイオード B0 も作 製した。2 つの試料は、積層が異なるが、デバイスの形状 は同じである。



(6) B1 福垣 Fig. 3 pin ダイオードデバイス構造

二次イオン質量分析 (SIMS) により、不純物濃度のリ ン (P)、ホウ素 (B)、窒素 (N) の深さ分布を分析し、B と P と N の結果を Fig. 4 に示す。P と N はどちらの試料 も検出限界以下であったが、B1 では i 層中で B が検出さ れた。

3. ダイヤモンド pin ダイオードの電気特性評価

電流電圧(I-V)測定、容量電圧(C-V)測定により、 作製した pin ダイオードの電気特性評価を行った。

Fig. 5 に I-V 特性を示す。順方向電圧±15 V で整流比は B0, B1 どちらも 10 桁以上であった。

C-V 測定で得られた結果と(1)式を用いて各試料の i 層 の不純物濃度の深さ分布を算出したところ、どちらも i 層 中の不純物濃度は 10¹⁴~10¹⁵ cm⁻³以下であった。



産出した深さ分布は、SIMS 測定結果とよく一致していた。

4. EL 特性評価

B0 と B1 の 180mA 注入時の EL スペクトルを Fig.5 に 示す。B1 は B0 と比べてスペクトルの大きさが 2 桁以上 小さい結果となった。発光強度が 2 桁以上異なること から、B1 は B0 と比べて i 層の結晶品質が悪いと考え られる。SIMS 測定より B1 は i 層中でもボロンが検 出されており、B1 の結晶品質が悪化したのは、不純 物が入っているからだと考えられる。結晶品質が悪化 した結果、欠陥などによりダイオード中のキャリアが 非発光で再結合してしまったため発光強度が小さく なったと考えられる。





(a) B0 180mA 注入時



(b) B0 180mA 注入時

Fig. 7 EL スペクトル紫外域

また、235 nm の自由励起子の発光以外に、高濃度 p 型基 板からの発光であると考えられる、高濃度ボロンドープ による 245 nm 付近のブロードな発光が B0, B1 ともに観 測された。紫外域の拡大図を Fig. 7 に示す。したがって、 1.5μm の厚さの低濃度 p 層を挟んだ B1 でも、i 層中のキ ャリアが基板に拡散して、高濃度 p 型基板の 245 nm のブ ロードな発光が観測されたと考えられる。 B0 に関して EL スペクトルをピークフィッティングし、 発光の積分強度をもとめた。その結果を Fig. 7 に示す。 B0 では、自由励起子発光も高濃度 p 型基板からの発 光も積分強度が電流に対してスーパーリニアに増加 した。それぞれの傾きを計算すると、自由励起子発光 がおよそ I^{4.2},基板からの発光が I^{2.2} となった。2 つの 発光がどちらも注入電流に対してスーパーリニアと いう結果は先行研究の結果を再現しているが、その傾 きは先行研究での値を上回った。先行研究での値を上 回った原因は 2 つ考えられる。1 つは自己発熱である。 今回の測定では、得られる発光スペクトルが非常に弱 く、自己発熱の可能性を排除した条件で測定すること は困難であったため、B0 の測定では自己発熱した状 態で測定した。



注入電流の増加にしたがって発熱の度合いが増し ていったことで発光強度の増加が加速したと考えら れる。

2 つ目は注入電流の多さである。過去の研究におい て、ダイオードに対して電流が高注入の状態になると ダイヤモンド pin ダイオードの自由励起子発光強度が 非線形に増加するという報告がされている。バンドギ ャップ中の深い準位がキャリアで埋められた結果自 由励起子の寿命が延びることで自由励起子発光強度 が非線形に増加する。今回の測定では 100mA~180mA と先行研究での測定と比べて電流が多い条件で行っ たため同じ現象が起こったと考えられる。

以上の2つが合わさることにより、高濃度p型基板からの発光は2.2乗、自由励起子発光は4乗という増加率になったと考えられる。

5. 総括

作製した試料の I-V 測定では、B0, B1 ともに±15 V にお いて 10 桁以上の整流比を確認でき、良好なダイオード特 性を持つことが確認された。さらに、C-V 測定では i 層 中の不純物濃度は 10¹⁴~10¹⁵ cm-3 であると求められた。 また求めた不純物濃度の SN 比の違いから、濃度が低い ながらも B0 と B1 で不純物濃度に違いが見られた。 EL 測定による pin ダイオードの結晶品質評価の結果、発 光強度から、B0 の方が B1 より結晶品質が悪いと考えら れた。この結果は SIMS 測定や CV 測定の結果からも言 うことができた。 今後は、B0, B1 の CL 測定を行い EL 測定の結果と比較 することで、発光スペクトルのより詳細な情報が得られ るだろう。また CL 像を撮影することで視覚的に欠陥密 度を評価できる。

謝辞

本研究を行うにあたって、懇篤なるご指導と御助言を 受け賜りました、産業技術総合研究所及び中央大学 理 工学研究科 連携大学院教授 竹内大輔博士に甚大なる謝 意を表します。

参考文献

 D. Takeuchi, et al., Phys. Status Solidi A 210, No. 10, 1961 (2013).

2. Toshiharu Makino, Shokichi Kanno, Satoshi Yamasaki, Hiromitsu Kato, Hideyo Okushi, Phys. Status Solidi A 209, No. 9, 1754-1760 (2012).